

| Informations de base | |
|--|--|
| 2014/2678(DEA) | Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur |
| DEA - Procédure d'acte délégué | |
| Exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs | |
| Complétant 2008/0240(COD) | |
| Subject | |
| 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport) | |

| Informations techniques | |
|-------------------------------------|--|
| Référence de la procédure | 2014/2678(DEA) |
| Type de procédure | DEA - Procédure d'acte délégué |
| Sous-type de procédure | Examen d'un acte délégué |
| Modifications et abrogations | Complétant 2008/0240(COD) |
| État de la procédure | Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur |
| Dossier de la commission | ENVI/7/15495 |